

深圳集成电路设计产业化基地管理中心

深圳市半导体行业协会

2010' 深圳集成电路创新应用展邀请函

各有关单位:

为推动泛珠三角地区集成电路产业发展，扶持集成电路企业与系统厂商、整机厂、渠道商的合作与交流，加强集成电路产业与相关产业的合作与交流，我单位已成功举办了七届“泛珠三角集成电路产品展示暨高峰论坛”。到 2009 年，发展到会期 2 天、35 场演讲与 4 个圆桌论坛、500 多位专业人士参加的规模，已成为华南地区集成电路产业品牌会议。前七届都是以研讨会为主，产品展示为辅，为配合我国电子信息产业升级，更好为 IC 行业服务，我们将该活动升级为“深圳集成电路创新应用展”。展会以应用和创新为特色，面向珠三角电子系统制造商，整合上下游供应链资源，致力于为制造商提供高效的一站式应用方向与技术方案获取的平台，为广大 IC 设计和方案厂商提供一站式技术和品牌展示平台。

我们拟于 2010 年 6 月 2-3 日在深圳会展中心 6 号馆举办“深圳集成电路创新应用展”。此展会将集产品和技术方案展示、高峰论坛、技术研讨会和展示秀于一体，今年的会议将邀请科技部高技术中心、“核、高、基”国家重大专项实施方案专家组，科技部 863 超大规模集成电路设计专项办，广东省科技厅，

中国半导体行业协会，国家集成电路设计产业技术创新联盟、国家集成电路公共服务联盟及集成电路技术省部产学研创新联盟等的领导和专家参加；参加会议的还有国内外 IC 行业组织、IC 设计企业、相关行业的知名企业、系统整机厂商、渠道商及行业内的专家、学者等，拟设 200 个展位，展会面积 7500 平方米，吸引 6000 高端专业观众参会。

在此，诚挚邀请贵单位莅临本次展会。相关参展事宜，请咨询深圳市半导体行业协会。

专此致函。



二〇一〇年四月二十六日

会务组联系方式:

联系单位: 深圳市半导体行业协会

联系人: 方晓青 贺颖

电 话: 0755-86156527 86133084 传真: 0755-86168487

邮 箱: fangxq@szsia.com hey@szsia.com